



平成 28 年 4 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社RS Technologies
代表者名 代表取締役社長 方 永義
コード番号 3445 東証マザーズ
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 正行
電 話 03-5709-7685

台湾子会社工場の稼働に関するお知らせ

当社の 100%出資子会社である、RSTEC Semiconductor Taiwan Co., LTD. (艾爾斯半導體股份有限公司)において、シリコンウェーハ再生加工工場の、顧客による工場認定が完了し、本年 4 月より受注を開始しましたのでお知らせいたします。

1. 背景と目的

当社グループは、平成 30 年 12 月期を最終年度とする中期計画において「生産力拡大」、「シェア拡大」、「需要の取込み」、「市場の開拓」、「中国半導体マーケットへの参入」を 5 本柱とする収益の最大化を目指しております。この中の「生産力拡大」について、今後需要増加が見込まれる台湾において新設しました子会社の現地製造・販売の体制構築を最重要事項と位置づけ取り組んでおります。

台湾は半導体の集積地で、現在、世界で重要視されている市場の 1 つであります。なかでも、台南には今後も顧客の工場増設が予定されており、再生ウェーハの需要の拡大が見込まれます。

台湾子会社工場の本格稼働に伴い需要増加が見込まれる現地顧客のニーズに合致したシリコンウェーハ再生加工工場の製造・販売拡大により一層注力するとともに当社グループの中期計画の実現に向け注力してまいります。

2. 台湾子会社工場の概要

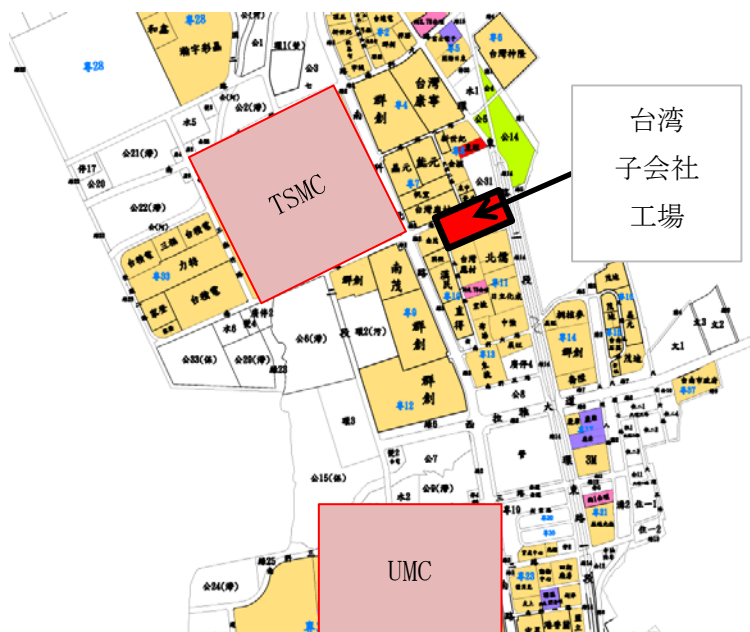
(1) 所在地	台湾台南市台南サイエンスパーク内
(2) 代表者	方永義（董事長、当社代表取締役社長兼務） 古頭泰則（総経理、当社出向者）
(3) 資本金	3億台湾ドル（約10.9億円）
(4) 出資比率	当社100%
(5) 事業内容	半導体用再生ウェーハの加工・販売
(6) 設備投資額	約26億円
(7) 生産能力	月産10万枚／300mm半導体用再生ウェーハ

3. 新工場の外観等

工場の外観



台南サイエンスパーク内地図



4. 今後の見通し

本件が当社グループの当期業績に与える影響は軽微であります。

しかし、今後当社グループの業績に重要な影響が認められた場合は、適宜開示します。

以上